# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-081461

(43)Date of publication of application: 21.03.2000

(51)Int.CI.

G01R 31/00 H01L 21/66 H01L 23/32 // H01R 24/10

(21)Application number: 11-192406

(71)Applicant : ADVANTEST CORP

AMP JAPAN LTD

(22)Date of filing:

06.07.1999

(72)Inventor: YOSHIDA KENJI

NAITO TAKASHI

**MURAYAMA SHIGERU** SAKAMOTO KATSUHIKO

MASAKI TAKASHI

(30)Priority

Priority number: 10194738

Priority date: 09.07.1998

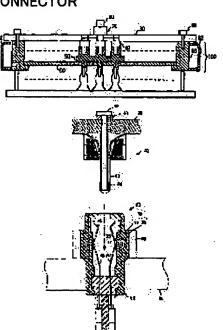
Priority country: JP

## (54) SEMICONDUCTOR PART MOUNTING DEVICE AND CONNECTOR

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor part mounting device for mounting semiconductor parts in order to test the semiconductor parts for electric characteristics and a connector.

SOLUTION: This semiconductor part mounting device includes a contactor 20 with which each semiconductor part makes contact, a board 30 supplying electric signals to the contactor 20, a plurality of connecting parts 40 each having an electric terminal 48 supplying the electric signals to the board 30 and each secured to the board 30, a contact pin 70 including a contact part 74 making contact with the electric terminal 48 of each connecting part 40, a housing 68 holding the contact pin 70, a plurality of connectors 50 each having at least two pressing parts 78 that are provided in symmetry to press the contact pin 70 against the electric terminal 48, and each freely removably connected to each of the plurality of connecting parts 40, a holder 80 holding the plurality of connectors 50, and a locking part 86 locking the



holder 80 to the board 30. The contact part 74 slides along the electric terminal 48 while in contact with the electric terminal 48 when the pressing part 78 depresses the contact pin 70.

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

01.11.2000

BEST AVAILABLE COPY

### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-81461 (P2000-81461A)

(43)公開日 平成12年3月21日(2000.3.21)

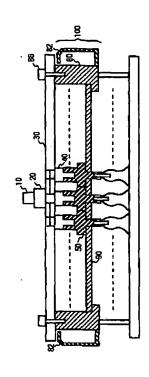
(51) Int.CL."	離別配号	FΙ	テーマコード( <del>参考</del> )	
G01R 31/26		G01R 31/26	J	
31/00		31/00		
H01L 21/68		H01L 21/68	D	
23/32		23/32	D	
H01R 24/10		H01R 23/00	. F	
		水筒末 水筒 <u>杏</u> 番	R 請求項の数13 OL (全 7 頁)	
(21)出願番号	特顏平11-192408	(71)出顕人 390005	(71) 出願人 390005175	
		株式会	社アドバンテスト	
(22)出顧日	平成11年7月6日(1999.7.6)	東京都	練馬区旭町1丁目32番1号	
		(71)出顕人 000227	7995	
(31)優先権主張番号	<b>特顧平10-194738</b>	日本エー・エム・ピー株式会社		
(32)優先日	平成10年7月9日(1998.7.9)	神奈川県川崎市高津区久本3丁目5番8号		
(33) 優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 吉田 健嗣		
		東京都	随馬区旭町1丁目32番1号 株式会	
			パンテスト内	
		(74)代理人 100104		
		<del>弁理士</del>	: 能力学 明裕	
			最終質に絞ぐ	

#### (54) 【発明の名称】 半導体部品取付装置及びコネクタ

## (57)【要約】

【課題】 半導体部品の電気的特性を試験する為に半導体部品を取り付ける半導体部品取付装置及びコネクタを 提供する。

【解決手段】 半導体部品が接触するコンタクタ20と、コンタクタ20に対して電気信号を供給する基板30に電気信号を供給する電気的端子48を有し基板30に固定された複数の接続部品40と、接続部品40の電気的端子48に接触するコンタクトピン70を保持するハウジング68と、コンタクトピン70を電気的端子48に押圧する左右対称に設けられた少なくとも2つの押圧部78とを有し複数の接続部品40のそれで対して着脱自在に接続される複数のコネクタ50と、複数のコネクタ50を保持するホルダ80と、ホルダ80を基板30に固定する固定部86とを備え、コンタクト部74は、押圧部78がコンタクトピン70を押下したときに電気的端子48に接触しつつ電気的端子48に沿って滑動することを特徴とする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体部品の電気的特性を試験する為に 前記半導体部品を取り付ける半導体部品取付装置であっ

前記半導体部品が接触するコンタクタと、

前記コンタクタに対して電気信号を供給する基板と、 前記基板に前記電気信号を供給する電気的端子を有し、 前記基板に固定された複数の接続部品と、

前配接続部品の前配電気的端子に接触するコンタクト部 を含むコンタクトピンと、前記コンタクトピンを保持す 10 るハウジングと、前記コンタクトピンを前記電気的端子 に押圧する左右対称に設けられた少なくとも2つの押圧 部とを有し、複数の前記接続部品のそれぞれに対して着 脱自在に接続される複数のコネクタと、

前記複数のコネクタを保持するホルダと、

前記基板を前記ホルダに固定する固定部とを備え、

前記コンタクト部は、前記押圧部が前記コンタクトピン を押下したときに前記電気的端子に接触しつつ前記電気 的端子に沿って滑動することを特徴とする半導体部品取 付装置。

【請求項2】 前記コンタクト部が前記電気的端子に沿 って滑動する方向は、前記接続部品を前記コネクタから 抜脱する抜脱方向であることを特徴とする請求項1に記 載の半導体部品取付装置。

【請求項3】 前記コンタクト部が前記電気的端子に沿 って滑動する方向は、前記接続部品が前記コネクタに挿 入される挿入方向であることを特徴とする請求項1に記 載の半導体部品取付装置。

【請求項4】 前記複数の接続部品は前記基板上に放射 状に配置されており、

前記複数のコネクタは前記ホルダ上に放射状に配置され ていることを特徴とする請求項1に記載の半導体部品取 付装置。

【請求項5】 前記2つの押圧部のそれぞれが回転カム

前記回転カムを回転させるハンドルを前記回転カム毎に 更に備え、

前記ハンドルが、放射状に配置された複数の前記コネク タの、外周側に設けられたことを特徴とする請求項4に 記載の半導体部品取付装置。

【請求項6】 複数の前配ハンドルの更に外周側に設け られ、前記複数のハンドルを駆動させるハンドル駆動部 を更に備えたことを特徴とする請求項5に記載の半導体 部品取付装置。

【請求項7】 接続対象となる接続部品に対して電気的 に接続されるコネクタであって、

前記接続部品の電気的端子に接続されるコンタクトピン

前記コンタクトピンを保持するハウジングと、

対称に設けられた少なくとも2つの押圧部と、

前記押圧部を回転させるハンドルと、

前記ハンドルの先端に接続された、外面の少なくとも一 部が球面であるハンドル作用部とを備えたことを特徴と するコネクタ。

【請求項8】 前記2つの押圧部のそれぞれが回転カム を有し、

前記ハンドルが前記回転カムを回転させることを特徴と する請求項7に記載のコネクタ。

【請求項9】 前記ハンドルは、前記回転カムに接続さ れ前記回転カムの半径方向に延伸するてと部と、前記て と部の先端に取り付けられ前記回転カムの軸方向に延伸 する延長部とを有し、

前記ハンドル作用部は、前記延長部の先端に設けられて いるととを特徴とする請求項7 に記載のコネクタ。

【請求項10】 前記ハンドルを、前記回転カム毎にそ れぞれ備えたことを特徴とする請求項7に記載のコネク

【請求項11】 接続対象となる接続部品に対して電気 的に接続されるコネクタであって、

前記接続部品の電気的端子に接続されるコンタクトピン

前記コンタクトピンを保持するハウジングと、

前記コンタクトビンを前記電気的端子に押圧する、左右 対称に設けられた少なくとも2つの回転カムと、

前記回転カム毎に前記ハウジングの外側に設けられ、前 記回転カムを保持する回転カム保持部と、

前記回転カムの軸方向に沿って肉厚が薄くなるテーバー 部とを更に備えたことを特徴とするコネクタ。

【請求項12】 前記2つのテーパー部の肉厚が最も薄 30 くなる薄肉部の先端に、前記コネクタをコネクタ台に取 り付ける取付部を更に備えたことを特徴とする請求項1 1 に記載のコネクタ。

【請求項13】 前記2つのテーパー部の肉厚が最も厚 くなる厚肉部の先端に、前記コネクタをコネクタ台に取 り付ける取付部を更に備えたことを特徴とする請求項1 1 に記載のコネクタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体部品の電気 40 的特性を試験する為に前記半導体部品を取り付ける半導 体部品取付装置に関する。また本発明は、接続対象とな る接続部品に対して電気的に接続されるコネクタに関す

[0002]

【発明が解決しようとする課題】コネクタとコネクタに 接続される接続部品とが電気的に確実に接触するために は、コネクタに設けられたピンと、接続部品に設けられ た電気的端子とが押圧される必要がある。この押圧する 前記コンタクトピンを前記電気的端子に押圧する、左右 50 力が強ければ電気的な接触性が高まるが、摩擦力も大き

>

くなるので、コネクタに接続部品を挿入し、または取り 外すことが困難になる。特に、コネクタに多数のピンが 設けられた場合や、多くのコネクタに対して接続部品を 同時に挿入しなくてはならない場合には、接続部品を挿 入するために大きな力を加えなくてはならない。

【0003】とのような問題を解決するために、接続部 品を挿入する時には何ら力を必要とせず、接続部品を挿 入した後にピンを接続部品に押圧する、いわゆるゼロイ ンサーションフォースコネクタ(ZIF)も提案されて いる。しかしながら、ピンを接続部品に押圧すると、こ 10 てもよい。 の力によりコネクタと接続部品との相対的位置がわずか にずれる場合がある。コネクタと接続部品との間に、高 い位置精度が必要とされる場合には、ピンを押圧する際 の接続部品のずれが問題となる。

【0004】例えば、微少な半導体を試験するために用 いる半導体試験装置においては、電気的、及び位置的に 極めて高い信頼性が必要とされる。半導体を高速かつ確 実に試験するためには、試験装置に用いられるコネクタ は接続部品に確実に接触されなければならない。さら に、多様な半導体部品を試験するためには、半導体に接 20 触するコンタクタを含む多様な基板を用意しなくてはな らない。従って、半導体試験装置に用いるコネクタは、 これらの多様な基板を容易に着脱することができること が望ましい。

【0005】そとで本発明は、上記の課題を解決すると とのできる半導体部品取付装置及びコネクタを提供する ことを目的とする。この目的は特許請求の範囲における 独立項に記載の特徴の組み合わせにより達成される。ま た従属項は本発明の更なる有利な具体例を規定する。 [0006]

【課題を解決するための手段】即ち、本発明の第1の形 態における半導体部品取付装置は、半導体部品の電気的 特性を試験する為に半導体部品を取り付ける半導体部品 取付装置であって、半導体部品が接触するコンタクタ と、コンタクタに対して電気信号を供給する基板と、基 板に電気信号を供給する電気的端子を有し、基板に固定 された複数の接続部品と、接続部品の電気的端子に接触 するコンタクト部を含むコンタクトピンと、コンタクト ピンを保持するハウジングと、コンタクトピンを電気的 端子に押圧する左右対称に設けられた少なくとも2つの 40. 付ける取付部を更に備えてもよい。 押圧部とを有し、複数の接続部品のそれぞれに対して着 脱自在に接続される複数のコネクタと、複数のコネクタ を保持するホルダと、基板をホルダに固定する固定部と を備え、コンタクト部は、押圧部がコンタクトピンを押 下したときに電気的端子に接触しつつ電気的端子に沿っ て滑動することを特徴とする。

【0007】コンタクト部が電気的端子に沿って滑動す る方向は、接続部品をコネクタから抜脱する抜脱方向で あってもよい。コンタクト部が電気的端子に沿って滑動 する方向は、接続部品がコネクタに挿入される挿入方向 50 の他の一例を示す拡大図である。

であってもよい。複数の接続部品は基板上に放射状に配 置されており、複数のコネクタはホルダ上に放射状に配 置されていてもよい。

【0008】2つの押圧部のそれぞれが回転カムを有 し、回転カムを回転させるハンドルを回転カム毎に更に 備え、ハンドルが、放射状に配置された複数のコネクタ の、外周側に設けられてもよい。

【0009】複数のハンドルの更に外周側に設けられ、 複数のハンドルを駆動させるハンドル駆動部を更に備え

【0010】本発明の第2の形態におけるコネクタは、 接続対象となる接続部品に対して電気的に接続されるコ ネクタであって、接続部品の電気的端子に接続されるコ ンタクトピンと、コンタクトピンを保持するハウジング と、コンタクトピンを電気的端子に押圧する、左右対称 に設けられた少なくとも2つの押圧部と、押圧部を回転 させるハンドルと、ハンドルの先端に接続された、外面 の少なくとも一部が球面であるハンドル作用部とを備え たことを特徴とする。

【0011】2つの押圧部のそれぞれが回転カムを有 し、ハンドルが回転カムを回転させれもよい。

【0012】ハンドルは、回転カムに接続され回転カム の半径方向に延伸するてと部と、てと部の先端に取り付 けられ回転カムの軸方向に延伸する延長部とを有し、ハ ンドル作用部は、延長部の先端に設けられていてもよ い。ハンドルを、回転カム毎にそれぞれ備えてもよい。 【0013】本発明の第3の形態におけるコネクタは、 接続対象となる接続部品に対して電気的に接続されるコ ネクタであって、接続部品の電気的端子に接続されるコ 30 ンタクトピンと、コンタクトピンを保持するハウジング と、コンタクトピンを電気的端子に押圧する、左右対称 に設けられた少なくとも2つの回転カムと、回転カム毎 にハウジングの外側に設けられ、回転カムを保持する回 転カム保持部と、回転カムの軸方向に沿って肉厚が薄く なるテーパー部とを備えたことを特徴とする。

【0014】2つのテーパー部の肉厚が最も薄くなる薄 肉部の先端に、コネクタをコネクタ台に取り付ける取付 部を更に備えてもよい。2つのテーバー部の肉厚が最も 厚くなる厚肉部の先端に、コネクタをコネクタ台に取り

【0015】なお上記の発明の概要は、本発明の必要な 特徴の全てを列挙したものではなく、これらの特徴群の サブコンピネーションも又発明となりうる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明による半導体部品取付装置の断面図で ある。

【図2】 図1に示したコネクタユニット100の斜視 図である。

【図3】 図2に示したハンドル52及びガイド102

【図4】 図1に示したコネクタ50に接続部品40が 挿入される様子を示す断面図である。

【図5】 図1に示したコネクタ50の詳細図である。

【図6】 図1に示した接続部品40の詳細図である。 [0016]

【発明の実施の形態】以下、発明の実施の形態を通じて 本発明を説明するが、以下の実施形態はクレームにかか る発明を限定するものではなく、又実施形態の中で説明 されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に 必須であるとは限らない。

【0017】図1は、半導体部品の電気的特性を試験す る為に半導体部品を取り付ける半導体部品取付装置の断 面図である。図1に示すように、本実施形態における半 導体部品取付装置は、半導体部品10が接触するコンタ クタ20と、コンタクタ20に対して電気信号を供給す る基板30と、基板30に固定された複数の接続部品4 0と、複数の接続部品40のそれぞれに対して着脱自在 に接続される複数のコネクタ50と、複数のコネクタ5 0が固定されたコネクタ台90と、複数のコネクタ50 及びコネクタ台90を保持するホルダ80と、カバー部 20 82とを備える。

【0018】基板30及びコネクタ台90は円形であ り、その中心から放射状に、複数の接続部品40及びコ ネクタ50が配置されている。図1には、一部の接続部 品40及びコネクタ50を図示し、波線部で示した位置 には図示せず、省略する。基板30がコンタクタ20に 対して電気信号を供給するととにより、コンタクタ20 に接触する半導体部品10は、基板30及びコネクタ台 90に放射状に配置された、接続部品40及びコネクタ 50に電気的に接続される。

【0019】ボルト等の複数の固定部86が基板30を ホルダ80に固定するので、接続部品40とコネクタ5 0との間に垂直方向の力が加わった場合でも、接続部品 40とコネクタ50との相対的な位置関係を保持すると とができる。

【0020】図2は、図1に示したコネクタユニット1 00、即ちハッチングした部分の斜視図である。各コネ クタ50の外側には、コネクタ中に設けられた回転カム を回転させるための2つのハンドル52が取り付けられ 52を駆動させるためのガイド102と、ガイド102 を回転させるハンドル駆動部104が更に備えられてい る。接続部品40をコネクタ50に挿入した状態でハン ドル駆動部104を駆動することにより、ガイド102 及び複数のハンドル52が同時に動き、コネクタ50が 接続部品40に接続される。このため、多数のコネクタ 50を、接続部品40に同時に、かつ容易に取り付ける ことができる。

【0021】図3は、図2に示したハンドル52及びガ イド102の他の一例を示す拡大図である。図2では、

ガイド102をハンドル52の外周側に取り付けたが、 図3に示す様にガイド102をハンドル52の内周側に 取り付けてもよい。また、ガイド102をコネクタ50 に対してスムーズに回転させるためには、コネクタ台9 0とガイド102との間にプーリー106を設けること が好ましい。

【0022】図4は、図1に示したコネクタ50に接続 部品40が挿入される様子を示す断面図である。接続部 品40は、基板30に取り付けられる為のリベット42 と、リベット42が固定する部分を補強する補強板46 と、基板30に電気信号を供給する電気的端子48と、 電気的端子48を保持する電気的端子保持部44とを有 する。

【0023】一方コネクタ50は、接続部品40の電気 的端子48に接触するコンタクトピン70と、コンタク トピン70を保持するハウジング68と、コンタクトピ ン70を電気的端子48に押圧する、左右対称に設けら れた少なくとも2つの押圧部78を有する。2つの押圧 部78のそれぞれが、回転カム72と回転カム72を保 持する回転カム保持部76とを有する。回転カム72が 回転することにより回転カム72とコンタクトピン70 との接触部が、接続部品40の方向へほぼ等しい距離づ つ移動し、コンタクトピン70が電気的端子48に押圧 される。回転カム保持部76は、回転カム72がコンタ クトピン70を押圧したときの反力を受けるので、たわ みを防ぐために剛性が十分に大きい必要がある。そと で、例えば回転カム保持部76の肉厚を厚くしハウジン グ68の外側にまで、肉厚部を突出させておくことが好 ましい。

【0024】回転カム72は、例えば、中心からの距離 30 がほぼ等しい円周部75と中心からの距離が円周部まで の距離より短い切欠部77とを含む。コンタクトピン7 0は接続部品40に対して左右対称に、2列に並んで配 列されている。2つの回転カム72が回転することによ り、2つの押圧部78はそれぞれ、左側に配列された複 数のコンタクトピン70及び右側に配列された複数のコ ンタクトピン70を押圧する。このときに各列のコンタ クトピン70が相互にショートすることを防ぐために は、回転カム72が絶縁性を有する必要がある。そこで ている。またハンドル52の更に外周側には、ハンドル 40 例えば、回転カム72の表面をテフロン加工しておくこ とが好ましい。

> 【0025】左右の回転カム72が同じ方向に回転する と、一方の回転カム72の上側が一方のコンタクトピン 70を押圧し、他方の回転カム72の下側が他方のコン タクトピン70を押圧する。このときに接続部品40が コネクタ50に対して移動することを防ぐためには、左 右のコンタクトピン70が均等に押圧されることが好ま しい。そこで、押圧部78がコンタクトピン70を押圧 する前の状態において回転カム72のそれぞれは、接続 50 部品40を挿入する方向に対称の形状を有することが好

ましい。更に、コンタクトピン70を押圧した状態にお いて、2つの回転カム72がコンタクトピン70に接触 する位置は、接続部品40を中心として対称の位置であ ることが好ましい。

【0026】コンタクトピン70は、接続部品40の電 気的端子48に接触するコンタクト部74を含む。 この コンタクト部74は、押圧部78がコンタクトピン70 を押下したときに電気的端子48 に接触しつつ電気的端 子48に沿って滑動する。とれにより、電気的端子48 の表面がスクラブされて酸化膜や汚れが取り除かれるの 10 を有する。リベット42を接続部品40全体に貫通さ で、コンタクトピン70を確実に電気的端子48に接触 させることができる。コンタクト部74が滑動する際に 接続部品40とコネクタ50とがコンタクトピン70の 配列方向にずれると、接触不良を生じるおそれがある。 これを防ぐためには、コンタクト部74が滑動する方向 は、コンタクトピン70の配列方向とは垂直な方向であ ることが望ましい。そこで図4に示す例では、コンタク ト部74は接続部品40をコネクタ50から抜脱する抜 脱方向に滑動する。但し他の例としては、接続部品40 4が滑動してもよい。

【0027】図5は、コネクタ50の詳細図である。コ ネクタ台90の上に放射状に配置された複数のコネクタ 50の更に外周側には、回転カム72を回転させるハン ドル52が回転カム72毎に設けられている。 ハンドル 52は、回転カム72に接続され回転カム72の半径方 向に延伸するてと部56と、てと部56の先端に取り付 けられ回転カム72の軸方向に延伸する延長部58とを 有し、延長部58の先端には、外面の少なくとも一部が 球面であるハンドル作用部60が更に備けられている。 30 これにより、ガイド102(図2)がハンドル52を必 ずしも真横から押さない場合であっても、スムーズにハ ンドル52を回すことができる。

【0028】コネクタ50は、回転カム72の軸方向に 沿って肉厚が薄くなるテーパー部66を有する。これに より、コネクタ50を放射状に並べたときに隣接するコ ネクタ50との隙間が小さくなり、コネクタ50間にゴ ミが入り込むことを防ぐことができる。また2つのテー バー部66の、肉厚が最も薄くなる薄肉部及び肉厚が最 も厚くなる厚肉部の近傍であって、コネクタ50の長手 40 方向の両端には、コネクタ50をコネクタ台90に取り 付ける為の取付部62、64が設けられている。取付部 62、64をコネクタ50の両端のみに配置したので、

隣接するコネクタ50との間隔を狭くすることができ、 ひいては多数のコネクタ50をコネクタ台90に配置す るととができる。

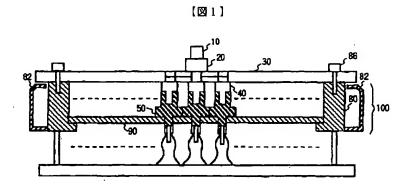
【0029】図6は、図1に示した接続部品40の詳細 図である。接続部品40は、コネクタ50から受け取っ た信号を基板30に伝達する多数の電気的端子48と、 電気的端子48を保持する電気的端子保持部44と、接 続部品を基板30に固定するリベット42と、リベット 42と接続部品40との接触部を補強する補強板46と せ、更に基板30と補強板46にリベット42を貫通さ せた上で、リベット42の先端をかしめて接続部品40 を基板30に固定する。とれにより、接続部品40を基 板30に半田付けする場合と比較して、接続部品を基板 にしっかりと固定することができ、接続部品が離脱する ととを防ぐととができる。

【0030】以上、本発明を実施の形態を用いて説明し たが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範 囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又 がコネクタ50に挿入される挿入方向にコンタクト部7 20 は改良を加えることができることが当業者に明らかであ る。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の技術 的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から 明らかである。

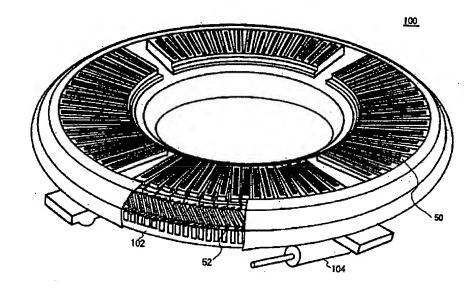
> 【0031】上記説明から明らかなように、本発明によ れば、接続部品に対して容易、正確、かつ確実に接続す ることのできるコネクタを提供することができる。

### 【符号の説明】

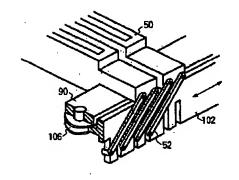
「行うの説明」				
	10	半導体部品	20	コンタクタ
	30	基板	4 0	接続部品
80	42	リベット	44	電気的端子保持部
	46	補強板	48	電気的場子
	50	コネクタ	5 2	ハンドル
	56	てと部	58	延長部
	60	ハンドル作用部	62	取付部
	64	取付部	66	テーパー部
	68	ハウジング	70	コンタクトピン
	7 2	回転カム	74	コンタクト部
	76	回転カム保持部	78	押圧部
	8 0	ホルダ	8 2	カバー部
10	86	固定部	90	コネクタ
	100	コネクタユニット	102	ガイド
	104	ハンドル駆動部	106	ブーリー

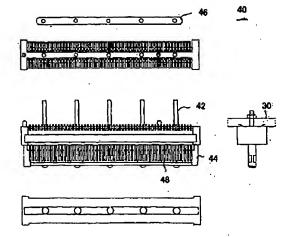


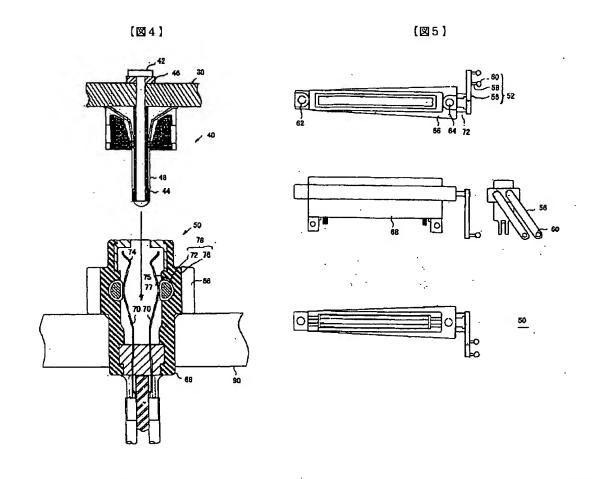




(図3) (図6)







## フロントページの続き

(72)発明者 内藤 隆

東京都練馬区旭町1丁目32番1号 株式会

社アドバンテスト内

(72)発明者 村山 茂

東京都練馬区旭町1丁目32番1号 株式会 社アドバンテスト内 (72)発明者 坂本 克彦

神奈川県川崎市高津区久本3丁目5番8号日本エー・エム・ピー株式会社内

(72)発明者 正木 尚

神奈川県川崎市高津区久本3丁目5番8号 日本エー・エム・ピー株式会社内 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成13年10月26日(2001.10.26)

【公開番号】特開2000-81461 (P2000-81461A)

【公開日】平成12年3月21日(2000.3.21)

【年通号数】公開特許公報12-815

【出願番号】特願平11-192406

#### 【国際特許分類第7版】

G01R 31/26
31/00
H01L 21/66
23/32
// H01R 24/10
[FI]
G01R 31/26
31/00
H01L 21/66
D
23/32
D
H01R 23/00
F

#### 【手続補正書】

【提出日】平成13年1月19日(2001.1.1.1 9)

## 【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体部品の電気的特性を試験する為に 前記半導体部品を取り付ける半導体部品取付装置であっ ア

前記半導体部品が接触するコンタクタと、

前記コンタクタに対して電気信号を供給する基板と、 前記基板に前記電気信号を供給する電気的端子を有し、 前記基板に固定された複数の接続部品と、

前記接続部品の前記電気的端子に接触するコンタクト部を含むコンタクトピンと、前記コンタクトピンを保持するハウジングと、前記コンタクトピンを前記電気的端子に押圧する左右対称に設けられた少なくとも2つの押圧部とを有し、複数の前記接続部品のそれぞれに対して着脱自在に接続される複数のコネクタと、

前記複数のコネクタを保持するホルダと、

前記基板を前記ホルダに固定する固定部とを備え、前記コンタクト部は、前記押圧部が前記コンタクトピンを押下したときに前記電気的端子に接触しつつ前記電気的端子に沿って滑動することを特徴とする半導体部品取

的端子に沿って滑助することを特徴とする半導体 付装置。

【請求項2】 前記コンタクト部が前記電気的端子に沿

って滑動する方向は、前記接続部品を前記コネクタから 抜脱する抜脱方向であることを特徴とする請求項 1 に記 載の半導体部品取付装置。

【請求項3】 前記コンタクト部が前記電気的端子に沿って滑動する方向は、前記接続部品が前記コネクタに挿入される挿入方向であることを特徴とする請求項1 に記載の半導体部品取付装置。

【請求項4】 前記複数の接続部品は前記基板上に放射 状に配置されており、

前記複数のコネクタは前記ホルダ上に放射状に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の半導体部品取付装置。

【請求項5】 前記2つの押圧部のそれぞれが回転カム を有し

前記回転カムを回転させるハンドルを前記回転カム毎に更に備え

前記ハンドルが、放射状に配置された複数の前記コネクタの、外周側に設けられたことを特徴とする請求項4に記載の半導体部品取付装置。

【請求項6】 複数の前記ハンドルの更に外周側に設けられ、前記複数のハンドルを駆動させるハンドル駆動部を更に備えたことを特徴とする請求項5に記載の半導体部品取付装置。

【請求項7】 前記コンタクトピンが前記押圧部により 押圧されない場合において、コンタクトピン中央部と前 記電気的端子との間隔は、前記コンタクト部と前記電気 的端子との間隔及びコンタクトピン下部と前記電気的端 子との間隔より広いことを特徴とする請求項1に記載の 半導体部品取付装置。

【請求項8】 前記押圧部を回転させるハンドルと、 前記ハンドルの先端に接続された、外面の少なくとも一部が球面であるハンドル作用部と

を備えたことを特徴とする請求項 1 記載の半導体部品取付装置。

【請求項9】 前記2つの押圧部のそれぞれが回転カム を有し、

前記ハンドルが前記回転カムを回転させることを特徴と する請求項8に記載の半導体部品取付装置。

【請求項10】 前記ハンドルは、前記回転カムに接続され前記回転カムの半径方向に延伸するてと部と、前記てと部の先端に取り付けられ前記回転カムの軸方向に延伸する延長部とを有し、

前記ハンドル作用部は、前記延長部の先端に設けられているととを特徴とする請求項8に記載の半導体部品取付装置。

【請求項11】 前記ハンドルを、前記回転カム毎にそれぞれ備えたととを特徴とする請求項8に記載の半導体部品取付装置。

【請求項12】 前記2つの押圧部のそれぞれが回転カムを有し、前記回転カム毎に前記ハウジングの外側に設けられ、前記回転カムを保持する回転カム保持部と、
前記回転カムの動方向といって内間が著くなるモード

前記回転カムの軸方向に沿って肉厚が薄くなるテーバー 部とを更に備えたことを特徴とする請求項1に記載の半 導体部品取付装置。

【請求項13】 前記2つのテーパー部の肉厚が最も薄くなる薄肉部の先端に、前記コネクタをコネクタ台に取り付ける取付部を更に備えたことを特徴とする請求項1 2に記載の半導体部品取付装置。

【請求項14】 前記2つのテーパー部の肉厚が最も厚くなる厚肉部の先端に、前記コネクタをコネクタ台に取り付ける取付部を更に備えたととを特徴とする請求項1 2に記載の半導体部品取付装置。

【請求項15】 接続対象となる接続部品に対して電気的に接続されるコネクタであって、

前記接続部品の電気的端子に接続されるコンタクトピンと、

前記コンタクトビンを保持するハウジングと、

前記コンタクトビンを前記電気的端子に押圧する、左右 対称に設けられた少なくとも2つの押圧部と、

前記押圧部を回転させるハンドルと、

前記ハンドルの先端に接続された、外面の少なくとも一部が球面であるハンドル作用部と

を備えたことを特徴とするコネクタ。

【請求項16】 前記2つの押圧部のそれぞれが回転カムを有し、

前記ハンドルが前記回転カムを回転させることを特徴と する請求項15に記載のコネクタ。

【請求項17】 前記ハンドルは、前記回転カムに接続され前記回転カムの半径方向に延伸するてこ部と、前記てこ部の先端に取り付けられ前記回転カムの軸方向に延伸する延長部とを有し、

前記ハンドル作用部は、前記延長部の先端に設けられていることを特徴とする請求項15に記載のコネクタ。

【請求項18】 前記ハンドルを、前記回転カム毎にそれぞれ備えたことを特徴とする請求項15に記載のコネクタ。

【請求項19】 前記コンタクトビンが前記押圧部により押圧されない場合において、コンタクトビン中央部と前記電気的端子との間隔は、前記コンタクト部と前記電気的端子との間隔及びコンタクトビン下部と前記電気的端子との間隔より広いことを特徴とする請求項15に記載のコネクタ。

【請求項20】 接続対象となる接続部品に対して電気的に接続されるコネクタであって、

前記接続部品の電気的端子に接続されるコンタクトピンと、

前記コンタクトピンを保持するハウジングと、

前記コンタクトピンを前記電気的端子に押圧する、左右 対称に設けられた少なくとも2つの回転カムと、

前記回転カム毎に前記ハウジングの外側に設けられ、前記回転カムを保持する回転カム保持部と、

前記回転カムの軸方向に沿って肉厚が薄くなるテーパー部とを更に備えたことを特徴とするコネクタ。

【請求項21】 前記2つのテーバー部の肉厚が最も薄くなる薄肉部の先端に、前記コネクタをコネクタ台に取り付ける取付部を更に備えたことを特徴とする請求項20に記載のコネクタ。

【請求項22】 前記2つのテーパー部の肉厚が最も厚くなる厚肉部の先端に、前記コネクタをコネクタ台に取り付ける取付部を更に備えたことを特徴とする請求項20に記載のコネクタ。

【請求項23】 前記コンタクトビンが前記回転カムにより押圧されない場合において、コンタクトビン中央部と前記電気的端子との間隔は、前記コンタクト部と前記電気的端子との間隔及びコンタクトピン下部と前記電気的端子との間隔より広いことを特徴とする請求項20に記載のコネクタ。